



יצרנית פתרונות אריזת השבבים ASE מטאיוואן האיצה את השקעות ההון שלה. החברה מתכננת להשקיע 900 מיליון דולר - שיפור לעומת 700 מיליון הדולרים שתכננה להשקיע השנה. מרבית השקעות ההון יוצאו על הגברת ייצור קשרי חוטי נחושת, שבבי chip-flip מתקדמים ויכולת אריזה במפעליה בטאיוואן ובסין. כך מדווחת חברת המחקר Research VLSI.

"מספר רב של שינויים מתרחשים כעת במגזר אחד של אריזת ה-IC, צעד שיפחית את עלויות ההרכבה ובסופו של דבר אולי אף את מחירי השבבים. כפי שדווח, מדובר במעבר מהיר ופתאומי לעבר הקשרות חוטי נחושת באריזת שבבים.

במאי, ASE הכריזה על בניית מפעל K12 בעיר קאושיונג שבטאיוואן. המפעל בן 11 הקומות בעל שטח רצפה של 70 אלף מ"ר מתוכנן לספק יכולת הרכבה לשבבי flipchip וקשירת נחושת. כשתושלם בנייתו תגייס החברה כ-6,000 עובדים נוספים. {loadposition content-related}